

LiDAR のレーザー走査用 MEMS ミラーの最新技術: ラスターおよび全方向スキャナの設計から試作まで

東北大学 大学院工学研究科ファインメカニクス専攻
羽根一博, 佐々木 敬

1. はじめに

LiDAR は Light Detection and Ranging の略で、自動運転の距離センサーとして将来の利用拡大が期待されている。自動運転では、周囲の人や車を認識する必要があり、カメラ画像に加えて、対象物の距離を高い精度で測る必要がある。距離測定には、レーザーを照射して、反射して戻るまでの時間を測定する飛行時間測定法が用いられる。車の周囲の物体の距離を測定するために、レーザービームを走査してマッピングし、距離画像を計測する。図 1 はレーザー走査の方式を示している。図 1(a)はラスター走査方式で、レーザーディスプレイと同様に水平走査を一筆書きで垂直方向に繰り返す。図 1(b)は全方位走査方式で、車の屋根に装着し、全周走査を行う。レーザーの走査は、ガルバノスキャナーやミラーを付けた回転モーターで行えるが、一台の車に複数のセンサーが装着されるので、小型化と量産性が望まれる。MEMS ミラーは、すでにディスプレイで実用化され、プロジェクターに広く用いられている。MEMS は Micro-Electro-Mechanical Systems の略称で微小電気機械システムである。微小な機械構造やアクチュエータ、半導体センサー、電子回路などを一緒に集積したシステムで、量産に適している。センサシステムを組み立てた状態で製作できるので、小型の LiDAR 用センサーを実現するに有用である。シリコンウェハを基本に設計するので、従来の機械設計、機械加工と異なる制約や特徴がある。シリコンウェハは単結晶で、優れた弾性特性を有する。圧力センサー、加速度センサー、マイクロホンなども実用化され、自動車、IT 分野で、多用されている。LiDAR の用途に、MEMS マイクロミラーのスキャナが研究開発されているが、レーザー、受光素子、信号処理回路などの集積化も MEMS 技術で行えるので、将来の一体化が期待される。ここでは、主にレーザービームの角度走査に用いられる MEMS マイクロミラースキャナの原理、構造、設計と最新試作例について説明する。

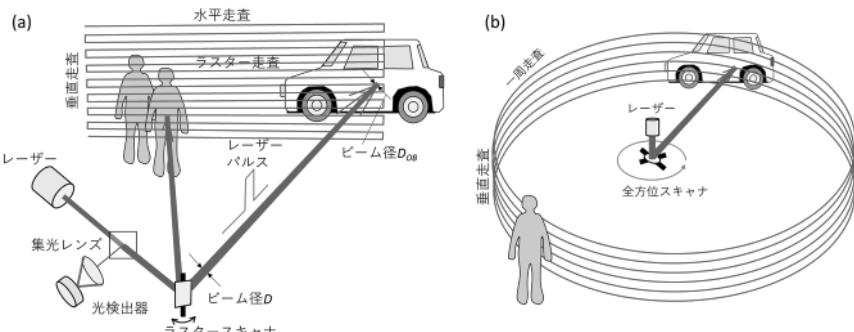


図 1 LiDAR の走査方式 (a)ラスター走査, (b)全方位走査

2. LiDAR 用スキャナの光学構成

LiDAR の 2 次元の走査には、1 軸のスキャナを 2 台用いることもできるが、装置が大きくなる。2 軸のスキャナでは 2 方向にミラーの角度が走査できる。2 軸スキャナの方式は、ジンバル型とジンバルレス型が研究されている。図 2(a), (b) はそれらの基本構造の概略図を示している。ジンバル型は、